

平成 30 年 10 月吉日

各位

株式会社ヒラノテクシード  
取締役社長 岡田 薫

**『第 9 回 高機能フィルム展』ご案内**

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社はこの度、幕張メッセにて開催される「第 9 回 高機能フィルム展」に出展いたします。

今回弊社ブースでは、高機能フィルム分野に関連する薄膜塗工技術として、「2 層 FX ダイヘッド」と「2 層 R2 ヘッド」の実機展示を行うとともに、その他にも弊社の多様な技術をご紹介します。

様々な製品製造における生産性並びに性能の向上に、弊社装置をご活用いただき、皆様方にお役立ていただければ幸いです。

ご多忙のこととは存じますが、是非とも弊社ブースにお立ち寄り頂きますよう、よろしくお願ひ致します。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます。 敬具

**記**

会 期	平成 30 年 12 月 5 日(水)～12 月 7 日(金)
時 間	10 : 00～18 : 00 (※最終日は 17:00 迄)
会 場	幕張メッセ
展示場	第 3 ホール 小間番号 : 15-2
展示品	2 層 FX ダイヘッド、2 層 R2 ヘッドの実機展示、 その他パネル展示等

※ 弊社グループ会社として、株式会社ヒラノ K&E 及び ヒラノ技研工業株式会社 が同小間にてパネル出展いたします。

※ 本展示会に関するお問合せにつきましては、下記担当者にご連絡ください。

本社工場	機械部	隈下	TEL : 0745-57-0685	FAX:0745-57-1075
東京支店	営業課	森田	TEL : 03-5289-8834	FAX:03-3251-7999